

台灣發明商品促進協會 函

地址：105台北市松山區八德路二段400號7樓

承辦人：賴淑玲

電話：02-8772-3898#19

Email：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：嘉義市立北興國民中學

發文日期：中華民國112年6月26日

發文字號：台發學字第1120062615號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1120062615_Attach1.docx、1120062615_Attach2.pdf)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2023第10屆高雄國際發明暨設計展」。

說明：

- 一、台灣發明商品促進協會，深耕台灣發明30載，集結專業團隊及掌控全球脈動，擅長整合跨國資源，有效提升參展效益。
- 二、「2023第10屆高雄國際發明暨設計展」將於112年11月30日至12月2日在高雄展覽館舉辦，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。
- 三、早鳥報名加碼專案，補助「曼谷國際發明展」參展費。
- 四、即日起報名至112年10月15日止，洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipa168@wiipa.org.tw。

正本：嘉義市立大業國民中學、嘉義市立民生國民中學、嘉義市立北興國民中學、嘉義市立北園國民中學、嘉義市立蘭潭國民中學、嘉義市立玉山國民中學、嘉義市立南興國民中學、嘉義市立嘉義國民中學

副本：電 2023/06/27 文 章
交 換 章

施養隆 會長